

HCS-C MINI C C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203146>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa handheld C-Mini szara, przód płaski zamknięty, składająca się z dwóch części ze śrubami

Korzyści

- Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
- Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
- Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
- Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Dane handlowe

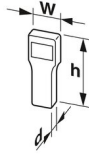
Numer artykułu	2203146
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFACA
Klucz produktu	ACFACA
GTIN	4055626377001
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,4 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Wykonanie	prosta
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HCS
Miejsce na baterię	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70,5 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	26 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$
Materiał izolacyjny	II
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20

Stopień ochrony (kod IP)

HCS-C MINI C C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203146>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

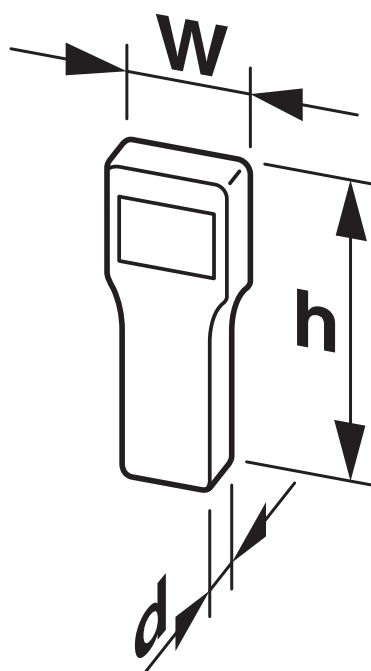
Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 0,25 Nm-0,3 Nm / 500 rpm-1000 rpm
---------------------------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

HCS-C MINI C C C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203146>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-C MINI C C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203146>

Akcesoria

SF-PH 0-60 - Wkrętak

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212558>



Wkrętak, krzyżowy PH, wielkość: PH 0 x 60, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

HCS-C MINI SEAL - Uszczelka

2203575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203575>



Zestaw uszczelek bez obudowy baterii, składający się z uszczelki okrągłej i o-ringów

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl